

2018年3月14日から16日まで中国・上海市浦東区にて開催される「SEMICON China 2018」に出展します。展示会当日は、新製品ラインアップを展示し、実機によるデモンストレーションも行います。ダイボンダーの分野においてあらゆるニーズにお応えできるラインナップをご用意しております。ご来場の際には、是非とも当社ブースにお立ち寄りくださいますよう、お願い申し上げます。展示会開催中は、下記の製品をご紹介します。

開催期間	2018年3月14日(水)～16日(金) 9:00～17:00 (最終日のみ16:00まで)	
会場	Shanghai New International Expo Centre, Shanghai, China	
当社ブース	Hall N3 No.3689	
交通アクセス	http://www.sniec.net/visit_gettosniec.php	
出展機種	<p>ハイパワーデバイス対応ダイボンダー BESTEM-D340</p> 	<p>三次元形状計測装置 (パネル)</p> 
<p>本展示会・製品に関するお問い合わせ： キヤノンマシナリー株式会社 セミコンシステム事業本部 営業部 電話番号：077-566-1822 FAX番号：077-566-1833 E-Mail：sales-ml@canon-machinery.co.jp</p>		